

BP5826D

内置双路 250V MOS PWM/Analog 调色芯片

概述

BP5826D 是一款内置双路 250V MOSFET 的高性能 PWM/Analog 调色控制芯片，通过调节输入的 PWM 信号占空比或模拟电平，来调整两路 LED 光源的发光比例，从而达到调色目的。两路 LED 输出电流互补，在调色过程中总电流不变，等于恒流源的电流。

BP5826D 外部元器件极少，VCC 可以由待机电源的 3.3V 来供电，并省去了 High Side 供电外部元器件。芯片可以兼容幅值为 3.3V/5V 的 PWM 信号和 0.5V~1.8V 模拟信号。浮动的高压侧对 GND 耐压可以达到 600V，能够广泛适应于各种 LED 恒流驱动电路。

BP5826D 特有的色温补偿功能，可以通过外部电阻来设置两路 LED 灯珠的色温偏差。

BP5826D 采用 SOP-8 封装。



特点

- PWM/Analog 双路互补调色
- VCC 宽电压范围，支持 3.3V 供电
- 内置双路 250V/6Ω MOSFET
- 兼容 3.3V/5V 输入 PWM 信号
- 兼容 10kHz 以下的 PWM 信号调色
- 兼容 0.4V~2.0V 模拟信号调色
- 外围电阻可调色温偏差
- 高压侧对 GND 耐压 600V
- 低待机功耗
- 采用 SOP-8 封装

应用领域

- LED 调光调色智能灯泡
- 拨码开关调色 LED 照明
- 其它 LED 智能照明

典型应用

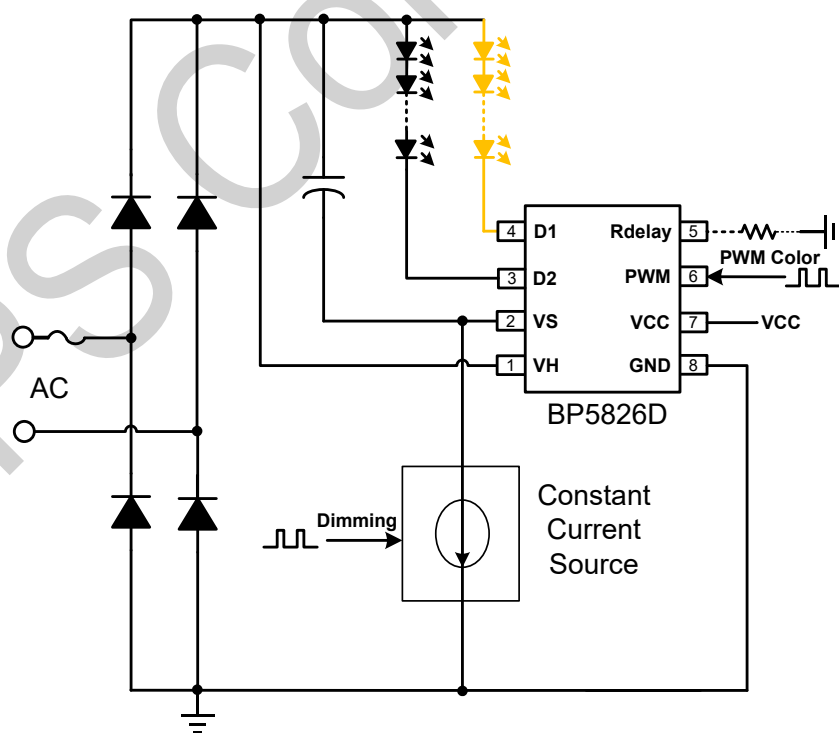


图 1. BP5826D 典型应用图

订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
BP5826D	SOP-8	编带 4,000 颗/盘	BP5826 XXXXXXY ZZZZWWD

管脚封装

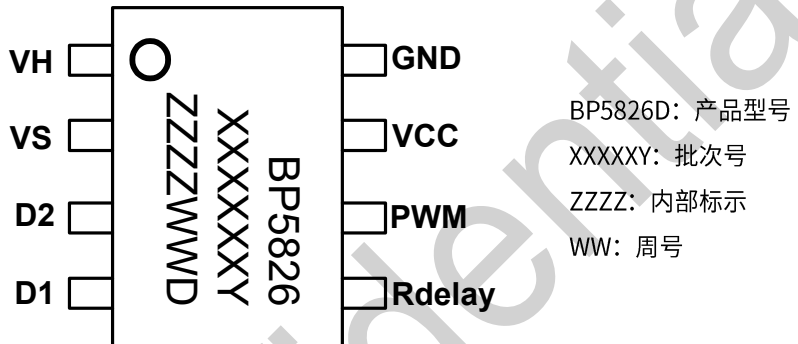


图 2. 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VH	高压侧供电端
2	VS	高压侧浮地
3	D2	MOSFET 2 漏极
4	D1	MOSFET 1 漏极
5	Rdelay	色温补偿设置电阻, 不用时浮空
6	PWM	PWM 信号输入端
7	VCC	低压供电端
8	GND	芯片地

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
VH - VS	芯片高压供电端耐压	-0.3~300	V
VS-GND	高压侧浮地对低压侧 GND 耐压	-0.3~600	V
D1, D2	内部功率管漏极到源极峰值电压	-0.3~250	V
I _{DMAX}	D1, D2 内部功率管漏极最大电流	200	mA
VCC	芯片低压供电接口	-0.3~20	V
PWM	PWM 调光接口	-0.3~6	V
R _{DELAY}	色温补偿接口	-0.3~6	V
P _{DMAX}	功耗(注 2)	0.45	W
θ _{JA}	PN 结到环境的热阻	145	°C/W
T _J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 T_{JMAX}, θ_{JA} 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

电气参数(注 3, 4) (无特别说明情况下, VCC = 3.3V, V_{HS} = 30V, T_A = 25 °C)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VCC_OP	VCC 工作电压范围		3.0		20	V
I _{QCC}	低压侧芯片工作电流	PWM=0V	50	80	120	μA
I _{QHS}	高压侧工作电流	PWM=3.3V		40	80	μA
I _{LK}	高压侧对 GND 漏电流	V _H =V _S =600V			50	μA
PWM						
PWM_H	PWM 高电平		2.2			V
PWM_L	PWM 低电平				0.25	V
R _{PWM}	PWM 下拉电阻			200		kΩ
V _{PWM}	输入模拟调色电压范围		0.5		1.8	V
F _{CRY}	模拟调色输出载波频率		4	5	6	kHz
Rdelay						
T _{DELAY}	色温补偿延时时间	R _{DELAY} =20kΩ	54	60	66	μs
V _{DELAY}	R _{DELAY} 脚内部电压			0.3		V
R _{DELAY}	外接下拉电阻阻值范围		4		40	kΩ
功率管(D1,D2)						
R _{DS_ON}	功率管导通阻抗	I _{bs} =100mA		5.5		Ω
BV _{DSS}	功率管的击穿电压		250			V
内部时间						
t _{on}	开通延时	V _S =0V		350		ns
t _{off}	关断延时	V _S =0V or 500V		350		ns

注 3: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 4: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

内部结构框图

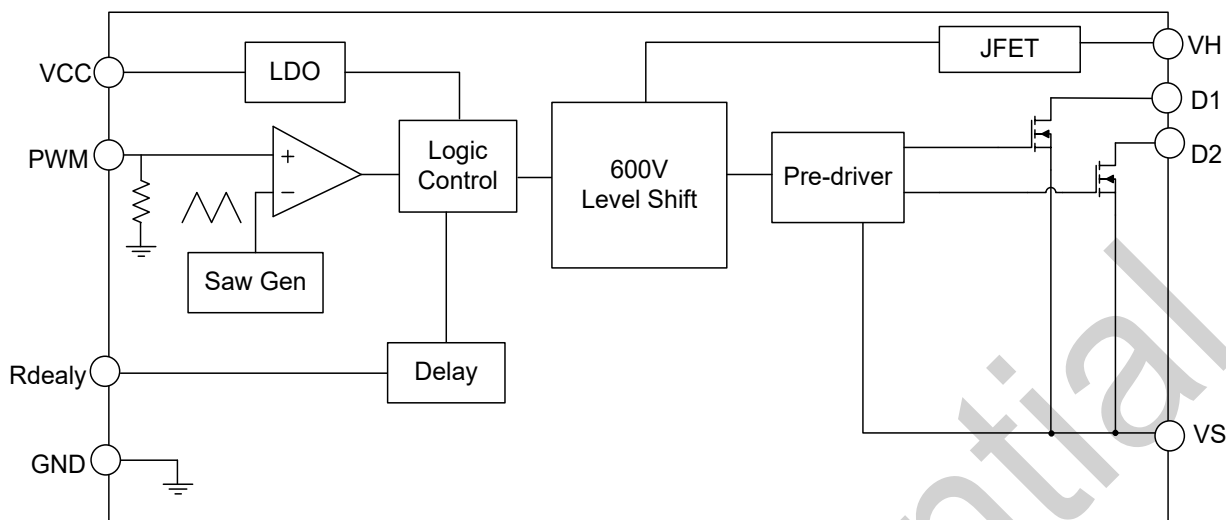


图 3. BP5826D 内部框图

PWM 调色时序图

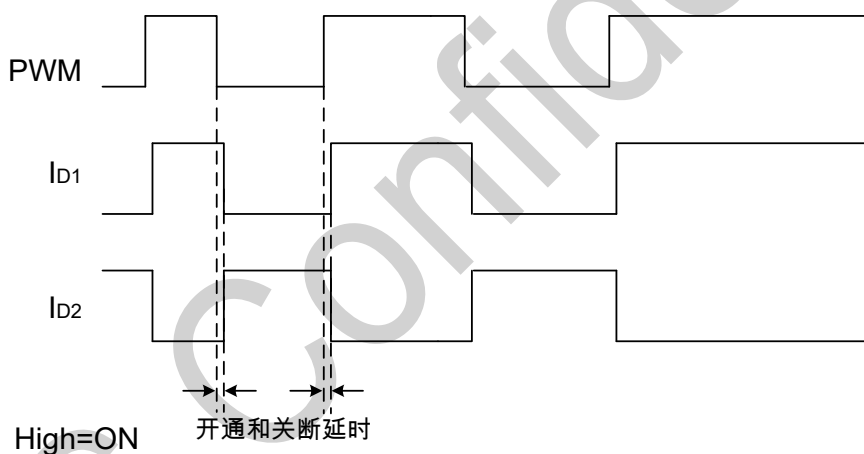


图 4. PWM 调色时序图

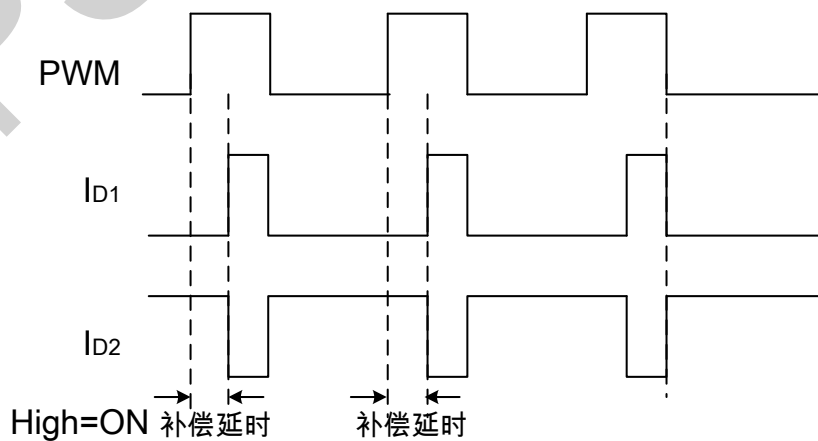


图 5. 色温补偿时序图

应用信息

BP5826D 是一款内置双路 250V MOSFET 的高性能 PWM/Analog 调色控制芯片，通过调节输入的 PWM 信号占空比或模拟电平，来调整两路 LED 光源的发光比例，从而达到调色目的。两路 LED 输出电流互补，在调色过程中总电流不变。

1 启动

系统上电后，芯片低压侧由外部供电线路通过 VCC 脚对芯片内部供电，当 VCC 脚电压低于芯片开启阈值时，默认 MOS D1 关闭，MOS D2 开通。当 VCC 脚电压高于芯片开启阈值时，MOS D1 和 D2 受外部的 PWM 信号控制。

芯片高压侧由 LED 电压直接供电，LED 电压通过内部 JFET 给芯片提供电压基准。为保证高侧电压稳定，推荐 LED 电压大于 10V。

2 PWM 调色原理

BP5826D 由外部的 PWM 信号对双路 LED 进行色温的调整，当 VPWM 高于 PWM_H 时，MOS D1 开通，连接 D1 的 LED 点亮，同时 D2 关断；当 VPWM 低于 PWM_L 时，MOS D2 开通，连接 D2 的 LED 点亮，同时 D1 关断。

BP5826D 可以兼容幅值为 3.3V/5V 的 PWM 信号。PWM 高电平需要大于 2.2V，PWM 低电平需要小于 0.25V。

BP5826D 可以兼容模拟电压信号。当 PWM 输入 0.5V~1.8V 的直流电压时，芯片将采用内部 5kHz 的固定载波来调节输出占空比。

当芯片采用模拟调光时，控制灭灯时的模信号电压要低于 0.25V，控制 100%亮度时模信号电压要高于 2.2V，除此此外其他亮度的档位，模信号电压应控制在 0.5V~1.8V 以内。

3 色温补偿

Rdelay 脚通过外接电阻到地，可以补偿不同灯珠的固有色温偏差。补偿后 D1 的脉宽减小，占空比减小；相应 D2 的脉宽增大，占空比增大。补偿时间的计算公式如下：

$$T_delay (us) = (3.459 * R(k\Omega) + 4.267) * 0.9$$

电阻阻值范围为 4kΩ~40kΩ，大于 160kΩ 或者悬空时，该功能无效，无补偿延时。PWM 输入常为 0 或 1 时，该功能无效，无补偿延时。

PCB 设计

在设计 BP5826D PCB 时，需要遵循以下指南：

GND 引脚

尽量减小 GND 的铜箔长度以减小各种寄生参数减低铜箔上的噪声。

VS 引脚：

浮地脚 VS 的铜箔面积要尽可能的大以提高散热性能。

D1、D2 脚和 VH 引脚，尽量远离低压信号。

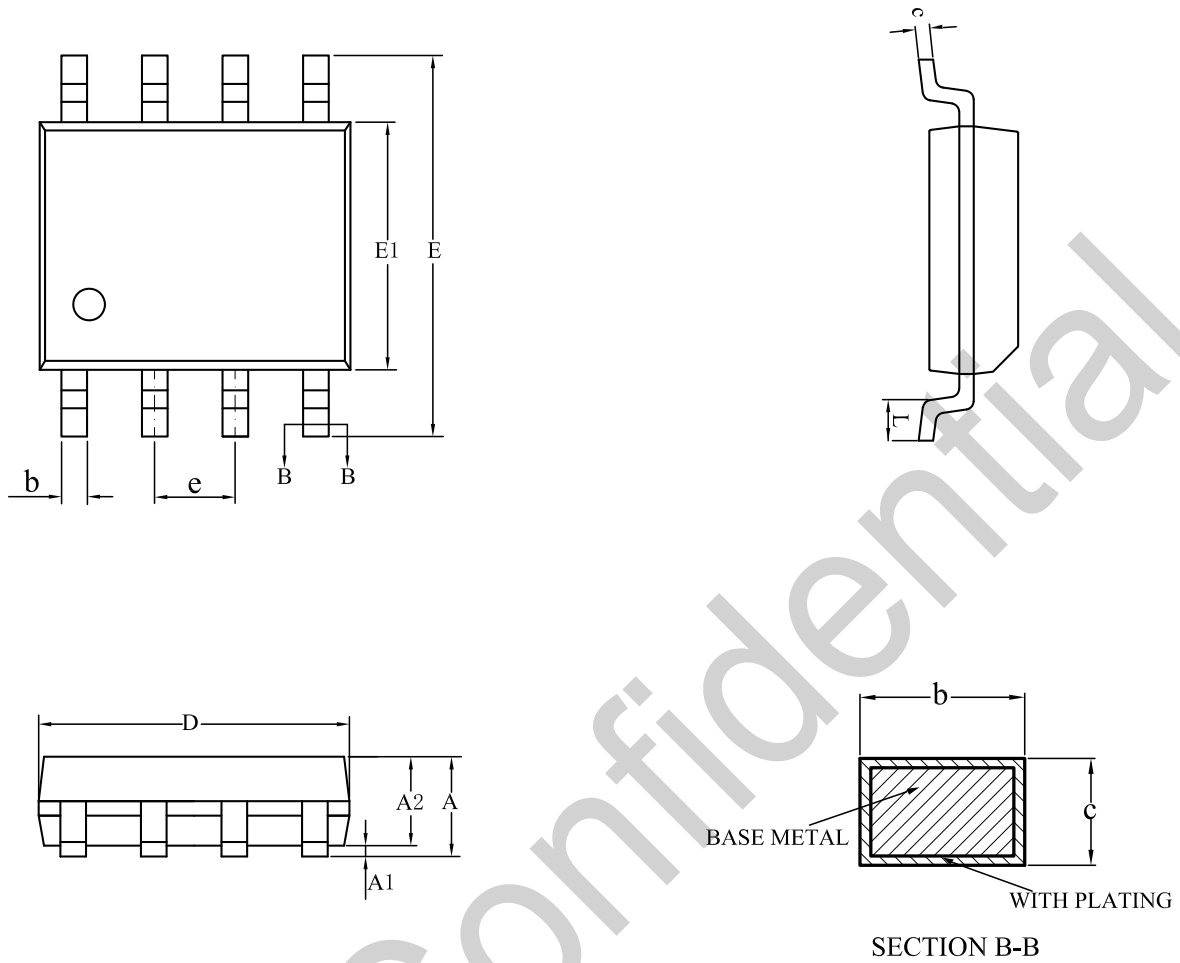
供电电容：

低压端的 VCC 电容要尽量靠近 VCC 脚。

PWM 信号线：

从 MCU 的信号输出到 BP5826D 的 PWM 引脚走线尽量短。避免 PCB 上其他噪声信号对 PWM 信号的干扰。

封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	1.30	—	1.80
A1	0.05	—	0.25
A2	1.25	1.40	1.65
b	0.33	—	0.51
c	0.17	—	0.25
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.30
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
L	0.40	—	1.00

版本信息

版本	日期	记录
Rev. 1.0	2025/04	首次发行

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

电子器件报废说明

该产品在生命周期结束后，由客户按照一般电子产品的报废流程进行处理。

BPS Confidential